

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年9月18日(18.09.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/141861 A1

- (51) 国際特許分類:
C12Q 1/02 (2006.01) C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01) C12Q 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/054299
- (22) 国際出願日: 2014年2月24日(24.02.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-050756 2013年3月13日(13.03.2013) JP
- (71) 出願人: 国立大学法人筑波大学(UNIVERSITY OF TSUKUBA) [JP/JP]; 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 Ibaraki (JP).
- (72) 発明者: 福田 淳二(FUKUDA, Junji); 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内 Ibaraki (JP). 鈴木 博章(SUZUKI, Hiroaki); 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内 Ibaraki (JP). 山

岸 安奈(YAMAGISHI, Anna); 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内 Ibaraki (JP). 榎本 詢子(ENOMOTO, Junko); 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内 Ibaraki (JP). 横川 雅俊(YOKOKAWA, Masatoshi); 〒3058577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内 Ibaraki (JP).

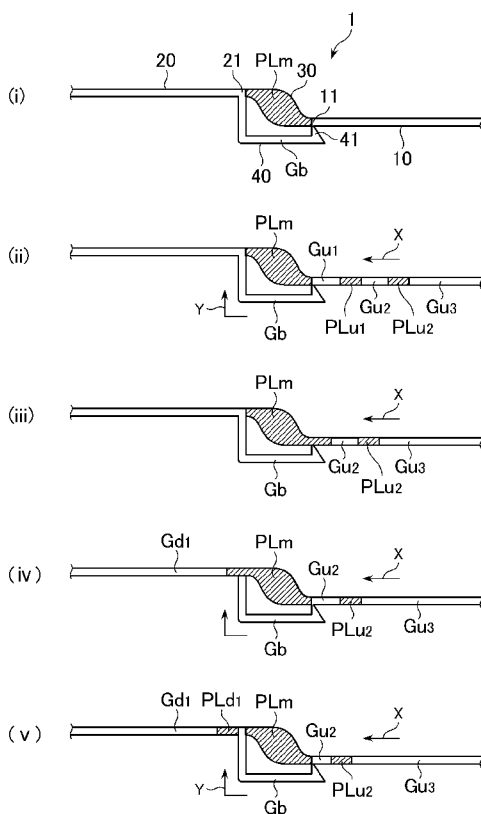
(74) 代理人: 特許業務法人はるか国際特許事務所(HARUKA PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS); 〒1600023 東京都新宿区西新宿三丁目1番4号 ウエル新都心ビル4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,

[続葉有]

(54) Title: MICROCHANNEL DEVICE AND METHOD PERTAINING THERETO

(54) 発明の名称: マイクロ流路装置及びこれに関する方法



(57) Abstract: Provided are a microchannel device actualizing effective manipulation of trace amounts of liquid, and a method pertaining thereto. This microchannel device (1) is provided with: an upstream liquid plug, and an upstream channel unit (10) for passage of gas; a downstream liquid plug, and a downstream channel unit (20) for passage of gas; a liquid holding unit (30) for holding a primary liquid plug provided between the downstream end of the upstream channel unit and the upstream end of the downstream channel unit; and a gas bypass channel unit (40) for passage of gas in a state in which the liquid holding unit is holding the primary liquid plug, provided so as to bypass the liquid holding unit from the downstream end of the upstream channel unit to the upstream end of the downstream channel unit.

(57) 要約: 微量液体の効果的な操作を実現するマイクロ流路装置及びこれに関する方法を提供する。本発明に係るマイクロ流路装置(1)は、上流液体プラグ及び気体を流すための上流流路部(10)と、下流液体プラグ及び気体を流すための下流流路部(20)と、前記上流流路部の下流端部と前記下流流路部の上流端部との間に設けられ主液体プラグを保持するための液体保持部(30)と、前記上流流路部の前記下流端部から前記下流流路部の前記上流端部まで前記液体保持部を迂回するように設けられ、前記液体保持部が前記主液体プラグを保持した状態で気体を流すための気体バイパス流路部(40)と、を備えている。

WO 2014/141861 A1



PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：マイクロ流路装置及びこれに関する方法

技術分野

[0001] 本発明は、マイクロ流路装置及びこれに関する方法に関し、特に、マイクロ流路装置における微量液体の効果的な操作に関する。

背景技術

[0002] 従来、例えば、特許文献1には、内部に細胞が固着され且つ培養液が灌流される流路構造を有する細胞培養チャンバーが少なくとも2つ積層された細胞培養装置が記載されている。また、非特許文献1及び非特許文献2には、マイクロ流路装置の流路に液体プラグを流す技術が記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2004-147555号公報

非特許文献

[0004] 非特許文献1：Fumihito Sassa et al., Anal. Chem. 2008, 80, 6206-6213

非特許文献2：Fumihito Sassa et al., Anal. Chem. 2010, 82, 8725-8732

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、例えば、従来のマイクロ流路装置において、細胞培養チャンバーに保持される培養液の体積を一定に維持しつつ、細胞体（動物細胞、微生物等）に対する刺激物質を当該チャンバーに添加することにより、当該培養液中の細胞培養環境を経時的に変化させる（例えば、当該培養液中の当該刺激物質の濃度を段階的に増加させる）ことは困難であった。

[0006] また、例えば、従来のマイクロ流路装置において、細胞培養チャンバー内の微量な培養液中で培養されている細胞体に刺激物質を接触させる場合、当

該刺激物質に対する当該細胞体の応答を評価するために、微量な当該培養液の一部を短い時間間隔で複数回効率よくサンプリングすることは困難であった。

[0007] 本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、微量液体の効果的な操作を実現するマイクロ流路装置及びこれに関する方法を提供することをその目的の一つとする。

課題を解決するための手段

[0008] 上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る方法は、下記（a）～（g）を含むことを特徴とする：（a）上流流路部と、下流流路部と、前記上流流路部の下流端部と前記下流流路部の上流端部との間に設けられた液体保持部と、前記上流流路部の前記下流端部から前記下流流路部の前記上流端部まで前記液体保持部を迂回するように設けられた気体バイパス流路部と、を備えたマイクロ流路装置を用意すること；、（b）前記気体バイパス流路部に気体を満たすとともに、前記液体保持部に主液体プラグを保持すること；、（c）前記上流流路部に第一の上流液体プラグ及び第二の上流液体プラグを前記液体保持部に向けて順次流すこと；、（d）前記第一の上流液体プラグを前記液体保持部に流入させることにより、前記第一の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるとともに、融合後の前記主液体プラグの一部を前記下流流路部に押し出すこと；、（e）前記第一の上流液体プラグに続く気体を前記気体バイパス流路部に流入させて前記気体バイパス流路部内の気体の一部を前記下流流路部の前記上流端部に押し出すことにより、前記主液体プラグの前記（d）で押し出された前記一部を切断して第一の下流液体プラグを形成すること；、（f）前記第二の上流液体プラグを前記液体保持部に流入させることにより前記第二の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるとともに、融合後の前記主液体プラグの一部を前記下流流路部に押し出すこと；、（g）前記第二の上流液体プラグに続く気体を前記気体バイパス流路部に流入させて前記気体バイパス流路部内の気体の一部を前記下流流路部の前記上流端部に押し出すことにより、前記主液体プラグの前

記（f）で押し出された前記一部を切断して第二の下流液体プラグを形成すること。本発明によれば、マイクロ流路装置において微量液体の効果的な操作を実現する方法を提供することができる。

[0009] また、前記方法は、下記（h）をさらに含むこととしてもよい：（h）前記第一の下流液体プラグ及び前記第二の下流液体プラグを回収すること。また、前記（e）において前記第一の下流液体プラグを形成してから1秒未満の時間内に、前記（g）において前記第二の下流液体プラグを形成するように、前記（c）において前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグを流すこととしてもよい。また、前記（d）において前記第一の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させてから1秒未満の時間内に、前記（f）において前記第二の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるように、前記（c）において前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグを流すこととしてもよい。また、前記第一の上流液体プラグ、前記第二の上流液体プラグ、前記第一の下流液体プラグ及び前記第二の下流液体プラグのそれぞれの体積は、1 μ L 未満であることとしてもよい。

[0010] また、前記（b）において前記液体保持部に保持される前記主液体プラグは、第一の因子を含み、前記（c）において前記上流流路部に流す前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグの一方又は両方は、前記第一の因子に作用する第二の因子を含むこととしてもよい。この場合、前記第一の因子は、細胞体であり、前記第二の因子は、前記細胞体に作用する物質であることとしてもよい。

[0011] 上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るマイクロ流路装置は、上流液体プラグ及び気体を流すための上流流路部と、下流液体プラグ及び気体を流すための下流流路部と、前記上流流路部の下流端部と前記下流流路部の上流端部との間に設けられ主液体プラグを保持するための液体保持部と、前記上流流路部の前記下流端部から前記下流流路部の前記上流端部まで前記液体保持部を迂回するように設けられ、前記液体保持部が前記主液体プラグを保持した状態で気体を流すための気体バイパス流路部と、を備えたこと

を特徴とする。本発明によれば、微量液体の効果的な操作を実現するマイクロ流路装置を提供することができる。

[0012] また、前記マイクロ流路装置において、前記上流流路部、前記液体保持部及び前記気体バイパス流路部は、前記主液体プラグを保持する前記液体保持部に向けて前記上流流路部を流れる前記上流液体プラグが前記気体バイパス流路部に流入することなく前記液体保持部に流入し、前記主液体プラグを保持する前記液体保持部に向けて前記上流流路部を流れる前記気体が前記液体保持部に流入することなく前記気体バイパス流路部に流入するように設けられていることとしてもよい。

[0013] また、前記マイクロ流路装置において、前記上流流路部、前記液体保持部及び前記気体バイパス流路部は、前記気体バイパス流路部に前記気体が満たされ、前記液体保持部に前記主液体プラグが保持された状態において、前記上流液体プラグが前記上流流路部から前記液体保持部に流入する場合の自由エネルギー変化よりも、前記上流液体プラグが前記上流流路部から前記気体バイパス流路部に流入する場合の自由エネルギー変化が大きくなるように設けられていることとしてもよい。

発明の効果

[0014] 本発明によれば、微量液体の効果的な操作を実現するマイクロ流路装置及びこれに関する方法を提供することができる。

図面の簡単な説明

[0015] [図1]本発明の一実施形態に係るマイクロ流路装置の一例を示す説明図である。

[図2A]本発明の一実施形態に係る方法の一例に含まれる操作の一部を示す説明図である。

[図2B]本発明の一実施形態に係る方法の一例に含まれる操作の他の一部を示す説明図である。

[図3A]本発明の一実施形態に係る方法の他の例に含まれる操作の一部を示す説明図である。

[図3B]本発明の一実施形態に係る方法の他の例に含まれる操作の他の一部を示す説明図である。

[図4]本発明の一実施形態に係るマイクロ流路装置の他の例を示す説明図である。

[図5]本発明の一実施形態に係るマイクロ流路装置のさらに他の例を示す説明図である。

[図6]本発明の一実施形態に係る実施例において使用したマイクロ流路装置を示す説明図である。

[図7]本発明の一実施形態に係る実施例においてマイクロ流路装置内の液体プラグの流れを観察した結果の一例を示す説明図である。

発明を実施するための形態

[0016] 以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は、本実施形態で示す例に限られるものではない。

[0017] 図1には、本実施形態に係るマイクロ流路装置1（以下、「本装置1」という。）の一例を示す。図2A及び図2Bには、本実施形態に係る方法（以下、「本方法」という。）の一例に含まれる操作を示す。

[0018] 本装置1は、図1、図2A及び図2Bに示すように、上流液体プラグPLu1、PLu2及び気体Gu1、Gu2、Gu3を流すための上流流路部10と、下流液体プラグPLd1、PLd2及び気体Gd1、Gd2、Gd3を流すための下流流路部20と、当該上流流路部10の下流端部11と当該下流流路部20の上流端部21との間に設けられ主液体プラグPLmを保持するための液体保持部30と、当該上流流路部10の当該下流端部11から当該下流流路部20の当該上流端部21まで当該液体保持部30を迂回するように設けられ、当該液体保持部30が当該主液体プラグPLmを保持した状態で気体Gbを流すための気体バイパス流路部40と、を備えている。

[0019] 本方法は、図2A及び図2Bに示すように、下記(a)～(g)を含む：
(a) 上流流路部10と、下流流路部20と、当該上流流路部10の下流端部11と当該下流流路部20の上流端部21との間に設けられた液体保持部

30と、当該上流流路部10の当該下流端部11から当該下流流路部20の当該上流端部21まで当該液体保持部30を迂回するように設けられた気体バイパス流路部40と、を備えたマイクロ流路装置1（本装置1）を用意すること；、（b）当該気体バイパス流路部40に気体G_bを満たすとともに、当該液体保持部30に主液体プラグP_{Lm}を保持すること；、（c）当該上流流路部10に第一の上流液体プラグP_{Lu1}及び第二の上流液体プラグP_{Lu2}を当該液体保持部30に向けて順次流すこと；、（d）当該第一の上流液体プラグP_{Lu1}を当該液体保持部30に流入させることにより、当該第一の上流液体プラグP_{Lu1}を当該主液体プラグP_{Lm}と融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグP_{Lm}の一部を当該下流流路部20に押し出すこと；、（e）当該第一の上流液体プラグP_{Lu1}に続く気体G_{u2}を当該気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体G_bの一部を当該下流流路部20の当該上流端部21に押し出すことにより、当該主液体プラグP_{Lm}の当該（d）で押し出された当該一部を切断して第一の下流液体プラグP_{Ld1}を形成すること；、（f）当該第二の上流液体プラグP_{Lu2}を当該液体保持部30に流入させることにより、当該第二の上流液体プラグP_{Lu2}を当該主液体プラグP_{Lm}と融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグP_{Lm}の一部を当該下流流路部20に押し出すこと；、（g）当該第二の上流液体プラグP_{Lu2}に続く気体G_{u3}を当該気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体G_bの一部を当該下流流路部20の当該上流端部21に押し出すことにより、当該主液体プラグP_{Lm}の当該（f）で押し出された当該一部を切断して第二の下流液体プラグP_{Ld2}を形成すること。

[0020] なお、図1、図2A及び図2Bにおいて、矢印Xの指す方向は、本装置1において液体及び気体が行れる方向を示す（他の図でも同様）。すなわち、矢印Xの指す方向は下流方向であり、当該矢印Xの指す方向と反対の方向は上流方向である。また、図2A及び図2Bに示す矢印Yは、気体バイパス流路部40における気体の流れを示す（他の図でも同様）。

- [0021] 本方法の上記（a）においては、本装置1を用意する。本装置1の上流流路部10は、液体保持部30に流入させる上流液体プラグPLu1, PLu2及び気体バイパス流路部40に流入させる気体Gu1, Gu2, Gu3が流れる流路である。
- [0022] 上流流路部10は、液体保持部30の上流に設けられ、その下流端部11で当該液体保持部30と接続されている。上流流路部10の下流端部11には、気体バイパス流路部40の上流端部41が開口している。
- [0023] 下流流路部20は、液体保持部30に保持された主液体プラグPLmから形成された下流液体プラグPLd1, PLd2及び気体バイパス流路部40から流出した気体Gd1, Gd2, Gd3が流れる流路である。
- [0024] 下流流路部20は、液体保持部30の下流に設けられ、その上流端部21で当該液体保持部30と接続されている。下流流路部20の上流端部21には、気体バイパス流路部40の下流端部42が開口している。
- [0025] 液体保持部30は、上流流路部10と下流流路部20との間に設けられている。すなわち、液体保持部30は、上流流路部10の下流端部11と、下流流路部20の上流端部21との間に設けられている。
- [0026] より具体的に、液体保持部30は、上流流路部10の下流端部11に接続している気体バイパス流路部40の上流端部41（さらに具体的には、上流流路部10の下流端部11における気体バイパス流路部40の上流端部41の開口部）より下流であって、下流流路部20の上流端部21に接続している気体バイパス流路部40の下流端部42（さらに具体的には、下流流路部20の上流端部21における気体バイパス流路部40の下流端部42の開口部）より上流に設けられている。液体保持部30は、上流流路部10及び下流流路部20を含む主流路において当該上流流路部10と当該下流流路部20とを接続する中間流路であるともいえる。
- [0027] 液体保持部30の形状は、特に限られないが、図1、図2A及び図2Bに示すように、例えば、その少なくとも一部の断面積が、上流流路部10の下流端部11の断面積及び下流流路部20の上流端部21の断面積より大きい

こととしてもよい。

[0028] 気体バイパス流路部40は、液体保持部30が主液体プラグPLmを保持した状態で、上流流路部10を流れる気体を当該液体保持部30に流入させることなく下流流路部30に流入させるための流路である。

[0029] すなわち、気体バイパス流路部40は、液体保持部30が主液体プラグPLmを保持した状態で、上流流路部10を流れる気体を、当該液体保持部30を迂回させて、下流流路部20に導く流路である。したがって、上流流路部10及び下流流路部20とは異なり、気体バイパス流路部40に液体は流れない。

[0030] また、気体バイパス流路部40は、上記(c)から上記(g)までの間、その上流端41が上流流路部10の下流端部11に開口し、その下流端部42が下流流路部20の上流端部21に開口している以外は密閉されていることとしてもよい。すなわち、この場合、上記(c)から上記(g)までの間、気体バイパス流路部40においては、その上流端41から下流端部42への気体Gbの流れ以外に、当該気体Gbの流れはない。

[0031] なお、気体バイパス流路部40は、図1、図2A及び図2Bに示す例のように、その上流端部41及び下流端部42以外に開口部を有しないよう設けられることとしてもよいが、これに限られず、例えば、当該上流端部41及び下流端部42に加えて他の開口部を有するが、上記(c)から上記(g)までの間は当該他の開口部を閉じることとしてもよい。

[0032] また、図1、図2A及び図2Bに示す例において、気体バイパス流路部40は、拡大流路である上流端部41を有している。すなわち、気体バイパス流路部40の上流端部41の断面積は、当該気体バイパス流路部40の下流に向けて増加している。また、この気体バイパス流路部40の上流端部41の上流流路部10の下流端部11における開口の断面積は、当該上流流路部10の下流端部11の断面積より小さくなっている。

[0033] また、図1、図2A及び図2Bに示す例において、気体バイパス流路部40の上流端部41は、上流流路部10の下流端部11から、当該上流流路部

10内における流れ方向に対して略直行する方向に延びている。

- [0034] 本装置1を製造する方法は、上述のような上流流路部10、下流流路部20、液体保持部30及び気体バイパス流路部40を備えるマイクロ流路装置を製造する方法であれば特に限られないが、本装置1は、例えば、基板と、当該基板の表面に溝として形成された当該上流流路部10、下流流路部20、液体保持部30及び気体バイパス流路部40とを備えることとしてもよい。
- [0035] この場合、基板を構成する材料は、特に限られないが、例えば、樹脂（例えば、PDMS）製又はガラス製であることとしてもよい。そして、上流流路部10、下流流路部20、液体保持部30及び気体バイパス流路部40は、例えば、フォトリソグラフィ等のマイクロファブリケーション技術により、基板の表面に形成されることとしてもよい。
- [0036] 本装置1は、特に、微量の液体及び気体を操作するために好ましく使用される。すなわち、液体保持部30の体積（すなわち、液体保持部30に保持される主液体プラグPLmの体積）は、例えば、 $0.1\mu\text{L}\sim 1000\mu\text{L}$ であることとしてもよく、 $0.1\mu\text{L}\sim 500\mu\text{L}$ であることとしてもよく、 $0.1\mu\text{L}\sim 100\mu\text{L}$ であることとしてもよい。また、上流流路部10、下流流路部20及び気体バイパス流路部40の断面積は、例えば、 $0.01\text{mm}^2\sim 1.0\text{mm}^2$ であることとしてもよく、 $0.01\text{mm}^2\sim 0.1\text{mm}^2$ であることとしてもよい。
- [0037] 本装置1において、上流流路部10、液体保持部30及び気体バイパス流路部40は、主液体プラグPLmを保持する当該液体保持部30に向けて当該上流流路部10を流れる上流液体プラグPLu1、PLu2が当該気体バイパス流路部40に流入することなく当該液体保持部30に流入し、当該主液体プラグPLmを保持する当該液体保持部30に向けて当該上流流路部10を流れる気体Gu1、Gu2、Gu3が当該液体保持部30に流入することなく当該気体バイパス流路部40に流入するように設けられていることとしてもよい。

[0038] すなわち、本装置 1 においては、例えば、主液体プラグ P L m を保持する液体保持部 3 0 に向けて上流流路部 1 0 を流れる上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 は、気体バイパス流路部 4 0 の下流端部 4 2 が開放された状態で、当該気体バイパス流路部 4 0 に流入することなく当該液体保持部 3 0 に流入し、当該主液体プラグ P L m を保持する当該液体保持部 3 0 に向けて当該上流流路部 1 0 を流れる気体 G u 1, G u 2, G u 3 は、当該液体保持部 3 0 の下流端部 3 2 が開放された状態で、当該液体保持部 3 0 に流入することなく当該気体バイパス流路部 4 0 に流入する。

[0039] このような上流液体プラグ P L u 1, P L u 2, P L u 3 の液体保持部 3 0 への選択的な流入、及び気体 G u 1, G u 2, G u 3 の気体バイパス流路部 4 0 への選択的な流入を実現する方法は特に限られないが、例えば、上流流路部 1 0、液体保持部 3 0 及び気体バイパス流路部 4 0 は、当該気体バイパス流路部 4 0 に気体 G b が満たされ、当該液体保持部 3 0 に主液体プラグ P L m が保持された状態において、上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 が当該上流流路部 1 0 から当該液体保持部 3 0 に流入する場合の自由エネルギー変化よりも、当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 が当該上流流路部 1 0 から当該気体バイパス流路部 4 0 に流入する場合の自由エネルギー変化が大きくなるように設けられていることとしてもよい。

[0040] 具体的に、例えば、図 1、図 2 A 及び図 2 B に示すように、気体バイパス流路部 4 0 の上流端部 4 1 が拡大流路である場合（すなわち、当該上流端部 4 1 の断面積が下流に向けて増加する場合）、気体（具体的には、上流流路部 1 0 を流れる気体 G u 1, G u 2, G u 3 及び気体バイパス流路部 4 0 内の気体 G b）中における、当該上流端部 4 1 の内表面 4 1 a の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を構成する液体に対する接触角が 90° 以上であり、且つ、当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 から液体保持部 3 0 に流入する場合の気液界面の面積の増加率よりも、当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 が当該上流流路部 1 0 の当該下流端部 1 1 から当該気体バイパス流路部 4 0 に流入する場合の気液界面の面積の増

加率の方が大きくなるように設けられていることとしてもよい。

[0041] ここで、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 から液体保持部 3 0 に流入する場合の気液界面の面積の増加率は、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が当該下流端部 1 1 に保持されている状態での気液界面の面積に対する、当該上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が当該保持部 3 0 の上流端部 3 1 に保持されている状態での気液界面の面積の比率である。

[0042] また、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 から気体バイパス流路部 4 0 に流入する場合の気液界面の面積の増加率は、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が当該下流端部 1 1 に保持されている状態での気液界面の面積に対する、当該上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が当該気体バイパス流路部 4 0 の上流端部 4 1 に保持されている状態での気液界面の面積の比率である。

[0043] また、気体バイパス流路部 4 0 の上流端部 4 1 が拡大流路でない場合（例えば、当該上流端部 4 1 の断面積が下流に向けて一定である場合）、気体（具体的には、上流流路部 1 0 を流れる気体 G u 1, G u 2, G u 3 及び気体バイパス流路部 4 0 内の気体 G b）中における、当該上流端部 4 1 の内表面 4 1 a の上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 を構成する液体に対する接触角が 90° 以上であり、且つ、当該上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 から液体保持部 3 0 に流入する場合の濡れ辺長が、当該上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が当該上流流路部 1 0 の当該下流端部 1 1 から気体バイパス流路部 4 0 に流入する場合の濡れ辺長より大きくなるように設けられていることとしてもよい。

[0044] ここで、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 から液体保持部 3 0 に流入する場合の濡れ辺長は、例えば、当該液体保持部 3 0 の上流端部 3 1 の最も上流側の部分の断面形状が幅 $W 1$ (μm) 及び高さ $H 1$ (μm) の長方形である場合、 $2 \times W 1 \times H 1$ (μm^2) である。

[0045] また、上流液体プラグ PL u 1, PL u 2 が上流流路部 1 0 の下流端部 1

1 から気体バイパス流路部 40 に流入する場合の濡れ辺長は、例えば、当該気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の最も上流側の部分の断面形状が幅 $W2$ (μm) 及び高さ $H2$ (μm) の長方形である場合、 $2 \times W2 \times H2$ (μm^2) である。

[0046] また、上述した気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の内表面 41a の上流液体プラグ $PLu1$, $PLu2$ を構成する液体に対する接触角は、 90° 以上、 180° 未満であれば特に限られないが、例えば、 100° 以上であることとしてもよい。

[0047] なお、気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の内表面 41a の液体に対する接触角を調節する方法は、特に限られないが、例えば、上流液体プラグ $PLu1$, $PLu2$ を構成する液体、上流流路部 10 を流れる気体 $Gu1$, $Gu2$, $Gu3$ 及び気体バイパス流路部 40 内の気体 Gb 、当該内表面 41a を構成する材料の組み合わせによって調節することとしてもよい。

[0048] 具体的に、例えば、気体バイパス流路部 40 が基板の表面に溝を形成することにより設けられる場合には、当該基板を構成する材料の選択、及び／又は当該気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の内表面 41a に対する疎水化処理によって、当該内表面 41a の液体に対する接触角を上述した範囲に調節することとしてもよい。

[0049] 本方法の上記 (b) においては、気体バイパス流路部 40 に気体 Gb を満たすとともに、液体保持部 30 に主液体プラグ PLm を保持する。具体的には、図 2A (i) に示すように、上流流路部 10 の下流端部 11、気体バイパス流路部 40 及び下流流路部 20 の上流端部 21 に気体を保持するとともに、当該上流流路部 10 の下流端部 11 と当該下流流路部 20 の上流端部 21 との間の液体保持部 30 に液体を保持する。すなわち、主液体プラグ PLm は、上流流路部 10 の下流端部 11 に保持された気体と、下流流路部 20 の上流端部 21 に保持された気体とに挟まれた液体プラグである。

[0050] ここで、気体バイパス流路部 40 に気体 Gb を満たすとともに、液体保持部 30 に主液体プラグ PLm を保持する方法は、特に限られないが、例えば

、図3A及び図3Bに示すような操作を含む方法を使用することとしてもよい。

[0051] すなわち、図3A及び図3Bに示すように、上記(b)においては、下記(b1)～(b5)を順次行うことにより、気体バイパス流路部40に気体G_bを満たすとともに、液体保持部30に主液体プラグP_{Lm}を保持することとしてもよい：(b1)上流流路部10、下流流路部20、液体保持部30及び気体バイパス流路部40に気体を満たすこと(図3A(i))；、(b2)上流流路部10に液体保持部30に向けて、当該液体保持部30の体積より大きな体積の液体プラグP_{L0}を流すこと(図3A(ii))；、(b3)当該液体プラグP_{L0}を気体バイパス流路部40に流入させることなく当該液体保持部30に流入させて、上流流路部10の下流端部11、当該液体保持部30及び下流流路部20の上流端部21に保持すること(図3A(iii))；、(b4)当該液体プラグP_{L0}に続く気体G₁を当該液体保持部30に流入させることなく当該上流流路部10の下流端部11から当該気体バイパス流路部40に流入させて、当該気体バイパス流路部40内の気体G_bの一部を当該下流流路部20の当該上流端部21に押し出すことにより、当該液体プラグP_{L0}当該下流流路部20の上流端部21に保持されている部分を切断して下流液体プラグP_{Ld0}を形成すること(図3A(iv)、図3B(v))；、(b5)当該下流流路部20内の当該下流液体プラグP_{Ld0}をさらに下流に流すこと(図3B(vi)、図3B(vii))。

[0052] 本方法の上記(c)においては、上流流路部10に第一の上流液体プラグP_{Lu1}及び第二の上流液体プラグP_{Lu2}を液体保持部30に向けて順次流す。すなわち、図2A(ii)に示すように、その下流側の気体G_{u1}及び上流側の気体G_{u2}に挟まれた第一の上流液体プラグP_{Lu1}と、当該第一の上流液体プラグP_{Lu1}の下流において、その下流側の気体G_{u2}及び上流側の気体G_{u3}に挟まれた第二の上流液体プラグP_{Lu2}とを順次流す。

- [0053] 第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積は、上記 (d) 及び上記 (f) で下流流路部 2 0 に押し出された主液体プラグ P L m の一部が、当該下流流路部 2 0 の上流端部 2 1 を満たす (すなわち、当該一部が、当該上流端部 2 1 における気体バイパス流路部 4 0 の下流端部 4 2 の開口を塞ぐ) 範囲であれば、特に限られないが、例えば、液体保持部 3 0 に保持される当該主液体プラグ P L m の体積以下であることとしてもよく、当該主液体プラグ P L m の体積より小さいこととしてもよい。
- [0054] また、第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積は、例えば、1 μ L 未満であることとしてもよく、5 0 0 n L 以下であることとしてもよく、2 0 0 n L 以下であることとしてもよい。また、第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積は、例えば、1 n L 以上であることとしてもよい。
- [0055] また、上記 (c) においては、上記 (e) において第一の下流液体プラグ P L d 1 を形成してから 1 秒未満の時間内に、上記 (g) において第二の下流液体プラグ P L d 2 を形成するように、第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 を流すこととしてもよい。
- [0056] この場合、1 秒未満の時間間隔での複数回のサンプリングが実現される。上記時間間隔は、例えば、5 0 0 ミリ秒以下であることとしてもよい。また、上記時間間隔は、例えば、1 ミリ秒以上であることとしてもよい。
- [0057] この複数の下流液体プラグ P L d 1, P L d 2 を形成する時間間隔は、例えば、第一の上流液体プラグ P L u 1 と第二の上流液体プラグ P L u 2 との間の気体 G u 2 の体積、当該第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積及び当該第二の上流液体プラグ P L u 2 の流速からなる群より選択される 1 つ以上により上述の範囲に調節することとしてもよい。
- [0058] また、上記 (c) においては、上記 (d) において第一の上流液体プラグ P L u 1 を主液体プラグ P L m と融合させてから 1 秒未満の時間内に、上記 (f) において第二の上流液体プラグ P L u 2 を当該主液体プラグ P L m と融合させるように、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 及び当該第二の上流

液体プラグ P L u 2 を流すこととしてもよい。

[0059] この場合、1秒未満の時間間隔での複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 と主液体プラグ P L m との融合が実現される。上記時間間隔は、例えば、500ミリ秒以下であることとしてもよい。また、上記時間間隔は、例えば、1ミリ秒以上であることとしてもよい。

[0060] この複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 と主液体プラグ P L m とを融合させる時間間隔は、例えば、第一の上流液体プラグ P L u 1 の体積、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 と第二の上流液体プラグ P L u 2 との間の気体 G u 2 の体積、及び当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 の流速からなる群より選択される1つ以上により上述の範囲に調節することとしてもよい。

[0061] 上流流路部 10 において第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 を流す方法は、特に限られないが、例えば、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 に対して上流から圧力をかけることにより流すこととしてもよいし、下流から減圧することにより流すこととしてもよい。

[0062] 上記 (c) において上流流路部 10 に流す液体プラグの数は、2つ以上であれば特に限られず、3つ以上の液体プラグを流すこととしてもよい。すなわち、上記 (c) においては、気体を介して互いに離れて配置された複数の上流液体プラグを流すこととすればよい。

[0063] 本方法の上記 (d) においては、第一の上流液体プラグ P L u 1 を液体保持部 30 に流入させることにより、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 を主液体プラグ P L m と融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグ P L m の一部を下流流路部 20 に押し出す。

[0064] すなわち、まず、図 2 A (i i i) に示すように、第一の上流液体プラグ P L u 1 を気体バイパス流路部 40 に流入させることなく液体保持部 30 に流入させることにより、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 を主液体プラグ P L m と融合させる。

- [0065] 次に、図2A (iv) に示すように、第一の上流液体プラグPLu1に続く気体Gu2を上流流路部10の下流端部11まで流すことにより、主液体プラグPLmの一部を、下流流路部20の上流端部21より下流まで押し出す。
- [0066] なお、このとき、液体保持部30から押し出される主液体プラグPLmの一部の体積は、第一の上流液体プラグPLu1の体積と同一である。また、融合後の主液体プラグPLmの体積は、融合前の主液体プラグPLmの体積と第一の上流液体プラグPLu1の体積との合計である。
- [0067] 第一の上流液体プラグPLu1と主液体プラグPLmとの融合により、当該第一の上流液体プラグPLu1を構成する液体と、当該主液体プラグPLmを構成する液体とが混合される。
- [0068] 本方法の上記(e)においては、第一の上流流体プラグPLu1に続く気体Gu2を気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体Gbの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出すことにより、主液体プラグPLmの上記(d)で押し出された一部を切断して第一の下流液体プラグPLd1を形成する。
- [0069] すなわち、図2A (v) に示すように、第一の上流流体プラグPLu1に続く気体Gu2を液体保持部30に流入させることなく気体バイパス流路部40に流入させることにより、当該気体バイパス流路部40に保持されていた気体Gbの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出す。
- [0070] その結果、上記(d)において下流流路部20に押し出されていた主液体プラグPLmの一部(図2A (iv) 参照)は、液体保持部30に保持された残りの部分から切り離されて、第一の下流液体プラグPLd1となる。
- [0071] この第一の下流液体プラグPLd1の体積は、第一の上流液体プラグPLu1の体積と同一である。すなわち、例えば、上述のように、第一の上流液体プラグPLu1の体積が1 μ L未満である場合、第一の下流液体プラグPLd1の体積もまた、1 μ L未満であり、当該第一の上流液体プラグPLu1の体積と同一である。

- [0072] 本方法の上記（f）においては、第二の上流液体プラグ P L u 2 を液体保持部 3 0 に流入させることにより、当該第二の上流液体プラグ P L u 2 を主液体プラグ P L m と融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグ P L m の一部を下流流路部 2 0 に押し出す。
- [0073] すなわち、上述した第一の上流液体プラグ P L u 1 の場合と同様、まず、図 2 B（v i）に示すように、第二の上流液体プラグ P L u 2 を気体バイパス流路部 4 0 に流入させることなく液体保持部 3 0 に流入させることにより、当該第二の上流液体プラグ P L u 2 を主液体プラグ P L m と融合させる。
- [0074] 次に、図 2 B（v i i）に示すように、第二の上流液体プラグ P L u 2 に続く気体 G u 3 を上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 まで流すことにより、主液体プラグ P L m の一部を、下流流路部 2 0 の上流端部 2 1 より下流まで押し出す。
- [0075] なお、このとき、液体保持部 3 0 から押し出される主液体プラグ P L m の一部の体積は、第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積と同一である。また、融合後の主液体プラグ P L m の体積は、融合前の主液体プラグ P L m の体積と第二の上流液体プラグ P L u 2 の体積との合計である。
- [0076] 第二の上流液体プラグ P L u 2 と主液体プラグ P L m との融合により、当該第二の上流液体プラグ P L u 2 を構成する液体と、当該主液体プラグ P L m を構成する液体とが混合される。
- [0077] すなわち、第二の上流液体プラグ P L u 2 と主液体プラグ P L m との融合により、第一の上流液体プラグ P L u 1 と融合する前の主液体プラグ P L m を構成する液体と、当該第一の上流液体プラグ P L u 1 を構成する液体と、当該第二の上流液体プラグ P L u 2 を構成する液体とが混合される。
- [0078] また、上述のとおり、第二の上流液体プラグ P L u 2 と主液体プラグ P L m との融合は、上記（d）において第一の上流液体プラグ P L u 1 が主液体プラグ P L m と融合してから 1 秒未満の時間内に行われることとしてもよい。
- [0079] 本方法の上記（g）においては、第二の上流液体プラグ P L u 2 に続く気

体G u 3を気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体G bの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出すことにより、主液体プラグP L mの上記(f)で押し出された一部を切断して第二の下流液体プラグP L d 2を形成する。

[0080] すなわち、上述した第一の下流液体プラグP L d 1の場合と同様、図2 B (v i i i)に示すように、第二の上流液体プラグP L u 2に続く気体G u 3を液体保持部30に流入させることなく気体バイパス流路部40に流入させることにより、当該気体バイパス流路部40に保持されていた気体G bの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出す。

[0081] その結果、上記(f)において下流流路部20に押し出されていた主液体プラグP L mの一部(図2 B (v i i)参照)は、液体保持部30に保持された残りの部分から切り離されて、第二の下流液体プラグP L d 2となる。

[0082] この第二の下流液体プラグP L d 2の体積は、第二の上流液体プラグP L u 2の体積と同一である。すなわち、例えば、上述のように、第二の上流液体プラグP L u 2の体積が1 μ L未満である場合、第二の下流液体プラグP L d 2の体積もまた、1 μ L未満であり、当該第二の上流液体プラグP L u 2の体積と同一である。

[0083] また、上述のとおり、第二の下流液体プラグP L d 2は、上記(e)において第一の下流液体プラグP L d 1が形成されてから1秒未満の時間内に形成されることとしてもよい。この場合、上述のとおり、1秒未満の時間間隔での複数個の下流液体プラグP L d 1, P L d 2の形成が実現される。

[0084] 上述した本装置1及び本方法によれば、マイクロ流路装置における微量液体の効果的な操作が実現される。すなわち、特に、気体バイパス流路部40を備えた本装置1を使用して、複数の上流液体プラグP L u 1, P L u 2を間欠的に順次、主液体プラグP L mと融合させるとともに、当該複数の上流液体プラグP L u 1, P L u 2の各々に続く気体G u 2, G u 3を液体保持部30に流入させることなく上流流路部10から下流流路部20に迂回させることにより、当該複数の上流液体プラグP L u 1, P L u 2に対応する複

数の下流液体プラグ P L d 1, P L d 2 を間欠的に順次形成して、当該主液体プラグ P L m の体積を一定に維持することができる。

[0085] また、例えば、上述のとおり、上流流路部 1 0 において複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を流す条件を調節することにより、上記 (d) において第一の上流液体プラグ P L u 1 を主液体プラグ P L m と融合させてから 1 秒未満の時間内に、上記 (f) において第二の上流液体プラグ P L u 2 を当該主液体プラグ P L m と融合させることもできる。

[0086] この場合、極めて高い時間分解能で複数回の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 と主液体プラグ P L m との融合（すなわち、当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を構成する液体と当該主液体プラグ P L m を構成する液体との混合）を行うことができる。

[0087] また、上述した本装置 1 及び本方法によれば、マイクロ流路装置における効果的なサンプリングが実現される。すなわち、特に、気体バイパス流路部 4 0 を備えた本装置 1 を使用して、複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 の各々に続く気体 G u 2, G u 3 を液体保持部 3 0 に流入させることなく上流流路部 1 0 から下流流路部 2 0 に迂回させることにより、複数回の間欠的なサンプリングとして、所望の時間間隔で複数の下流液体プラグ P L d 1, P L d 2 を形成することができる。

[0088] 具体的に、例えば、上述のとおり、第二の下流液体プラグ P L d 2 は、上記 (e) において第一の下流液体プラグ P L d 1 が形成されてから 1 秒未満の時間内に形成されることとしてもよい。すなわち、上流流路部 1 0 において複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を流す条件を調節することにより、上記 (e) において第一の下流液体プラグ P L d 1 を形成してから 1 秒未満の時間内に、上記 (g) において第二の下流液体プラグ P L d 2 を形成することができる。この場合、1 秒未満の時間間隔での複数回のサンプリングが実現される。すなわち、極めて高い時間分解能で複数回のサンプリングを行うことができる。

[0089] また、例えば、上述のとおり、第一の上流液体プラグ P L u 1、第二の上

流液体プラグ P L u 2、第一の下流液体プラグ P L d 1 及び第二の下流液体プラグ P L d 2 のそれぞれの体積が、1 μ L 未満である場合には、極微量の液体の効果的な操作を実現することができる。

[0090] また、本方法は、下記 (h) をさらに含むこととしてもよい：(h) 当該第一の下流液体プラグ P L d 1 及び当該第二の下流液体プラグ P L d 2 を回収すること。この場合、本方法の上記 (h) においては、第一の下流液体プラグ P L d 1 及び第二の下流液体プラグ P L d 2 を回収する。すなわち、図 2 B (i x)、(x) に示すように、上述のようにして形成された第一の下流液体プラグ P L d 1 及び第二の下流液体プラグ P L d 2 を下流流路部 2 0 から回収する。また、上記 (h) においては、回収された第一の下流液体プラグ P L d 1 及び第二の下流液体プラグ P L d 2 を分析することとしてもよい。

[0091] また、本方法においては、上記 (b) において液体保持部 3 0 に保持される主液体プラグ P L m は、第一の因子を含み、上記 (d) において前記上流流路部に流す第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 の一方又は両方は、当該第一の因子に作用する第二の因子を含むこととしてもよい。

[0092] この場合、上記 (d) 及び/又は上記 (f) において、上流液体プラグ P L u 1、P L u 2 を主液体プラグ P L m と融合させることにより、第一の因子に第二の因子を作用させることができる。なお、第一の因子は、液体保持部 3 0 に固定されていることとしてもよい。

[0093] また、第二の因子は、主液体プラグ P L m 中において、第一の因子に直接的に作用することとしてもよいし、第一の因子に対して間接的に作用することとしてもよい。第一の因子に対する第二の因子の間接的な作用は、例えば、主液体プラグ P L m 中において、まず当該第二の因子から第三の因子が生成され、次いで、当該第三の因子が第一の因子に作用することにより行われることとしてもよい。

[0094] 具体的に、例えば、第一の因子は、細胞体であり、第二の因子は、当該細

胞体に作用する物質（例えば、刺激物質）であることとしてもよい。この場合、細胞体は、液体保持部30に固定されていることとしてもよい。

[0095] 細胞体は、特に限られないが、例えば、動物細胞であることとしてもよい。動物細胞は、例えば、哺乳類の細胞であることとしてもよい。すなわち、動物細胞は、例えば、ヒト又はヒト以外の動物（例えば、サル、ブタ、イヌ、ラット又はマウス）の細胞であることとしてもよい。また、動物細胞は、ヒト又はヒト以外の動物から採取された初代細胞であることとしてもよく、樹立された株化細胞であることとしてもよい。また、動物細胞は、分化した細胞であることとしてもよく、未分化の細胞であることとしてもよい。また、動物細胞は、胚性幹（Embryonic Stem）細胞又はこれに由来する細胞であることとしてもよく、iPS（induced Pluripotent Stem）細胞又はこれに由来する細胞であることとしてもよい。また、細胞体は、哺乳類以外の動物細胞であることとしてもよい。また、細胞体は、例えば、微生物であることとしてもよい。また、細胞体は、例えば、植物細胞であることとしてもよい。

[0096] 本装置1及び本方法は、上述のとおり、極めて微量の液体を操作することができるため、例えば、各々が希少な刺激物質を含む極微量の液体からなる複数の上流液体プラグPLu1, PLu2を間欠的に順次、少量の希少な細胞体を含む微量の主液体プラグPLmに融合させるとともに、当該複数の上流液体プラグPLu1, PLu2に対応する複数の下流液体プラグPLd1, PLd2を間欠的に順次形成することにより、当該主液体プラグPLmの体積を一定に維持しつつ、当該主液体プラグPLmに含まれる当該刺激物質の濃度を段階的に増加させて、当該細胞体の培養環境の変化を高精度に制御することができる。

[0097] また、本装置1及び本方法は、上述のとおり、複数の上流液体プラグPLu1, PLu2に対応する複数の下流液体プラグPLd1, PLd2を間欠的に順次形成することによる効果的な複数回のサンプリングを実現するため、例えば、主液体プラグPLmに含まれる少量の希少な細胞体の刺激物質に

対する応答を効果的に評価することができる。

[0098] 具体的に、例えば、上記（b）において液体保持部30に保持される主液体プラグPLmは、細胞体を含み、上記（c）において上流流路部10に流す第一の上流液体プラグPLu1及び第二の上流液体プラグPLu2の一方又は両方は、当該細胞体の分泌量（細胞体が分泌する特定物質の量）及び／又は分泌速度（細胞体が特定物質を分泌する速度）を変化させる刺激物質を含むこととしてもよい。

[0099] より具体的に、例えば、上記（b）において液体保持部30に保持される主液体プラグPLmに含まれる細胞体はランゲルハンス細胞であり、上記（c）において上流流路部10に流す第一の上流液体プラグPLu1及び第二の上流液体プラグPLu2の一方又は両方はグルコースを含むこととしてもよい。

[0100] この場合、ランゲルハンス細胞により分泌される特定物質はインスリンであり、グルコースはランゲルハンス細胞のインスリンの分泌量及び／又は分泌速度を変化させる刺激物質である。

[0101] そして、上記（b）において液体保持部30に保持される主液体プラグPLmが細胞体を含み、上記（c）において上流流路部10に流す第一の上流液体プラグPLu1及び第二の上流液体プラグPLu2の一方又は両方が当該細胞体の分泌量及び／又は分泌速度を変化させる刺激物質を含む場合、上記（d）及び／又は上記（f）において、上流液体プラグPLu1、PLu2を主液体プラグPLmと融合させることにより、当該液体保持部30において当該刺激物質を当該細胞体に作用させ、上記（e）及び／又は上記（g）において、当該刺激物質の作用により変化した量及び／又は速度で当該細胞体から分泌された特定物質を含む第一の下流液体プラグPLd1及び／又は第二の下流液体プラグPLd2を形成することができる。

[0102] したがって、上記（h）において第一の下流液体プラグPLd1及び／又は第二の下流液体プラグPLd2を回収し、分析することにより、刺激物質に対する細胞体の応答を、上述したような高い時間分解能で評価することが

できる。

[0103] なお、刺激物質に対する細胞体の応答は、サンプリングを行うことなく評価することとしてもよい。すなわち、例えば、顕微鏡の試料ステージに配置された本装置 1 において、細胞体を含む主液体プラグ P L m に刺激物質を含む複数の上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を融合させるとともに、複数の下流液体プラグ P L d 1, P L d 2 を形成することにより、当該刺激物質に対する当該細胞体の応答を当該顕微鏡下で観察し、評価することができる。

[0104] また、第一の因子は、細胞体に限られない。すなわち、例えば、第一の因子は、第一の物質であり、第二の因子は、当該第一の物質との相互作用により第三の物質を生成する第二の物質であることとしてもよい。

[0105] 具体的に、例えば、第一の因子は、液体保持部 3 0 に固定された酵素であり、第二の因子は、当該酵素の基質であることとしてもよい。この場合、上記 (d) 及び／又は上記 (f) において、基質を含む上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を、酵素を含む主液体プラグ P L m と融合させることにより、当該液体保持部 3 0 において当該基質を当該酵素と接触させて酵素反応を行い、上記 (e) 及び／又は上記 (g) において、当該酵素反応による生成物質を含む第一の下流液体プラグ P L d 1 及び／又は第二の下流液体プラグ P L d 2 を形成することができる。

[0106] したがって、上記 (h) において第一の下流液体プラグ P L d 1 及び／又は第二の下流液体プラグ P L d 2 を回収し、分析することにより、酵素反応による生成物質の量や、酵素反応速度を、上述したような高い時間分解能で評価することができる。

[0107] 図 4 には、本装置 1 の他の例を示す。図 4 (i) に示す例において、本装置 1 の上流流路部 1 0 は、上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 (図 2 A 参照) を構成する液体を供給する液体供給部 1 2 と、当該液体を切断して当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を形成するための気体を供給する気体供給部 1 3 と、形成された当該上流液体プラグ P L u 1, P L u 2 を液体保持部 3 0 に向けて流すための合流流路部 1 4 とを有している。上流流路部 1 0 が

液体供給部 1 2 及び気体供給部 1 3 を有することにより、上流流路部 1 0 において複数の上流液体プラグ P L u 1 , P L u 2 を効率よく形成することができる。

[0108] 図 4 (i i) に示す例において、本装置 1 の上流流路部 1 0 は、液体供給部 1 2 と、気体供給部 1 3 と、当該液体供給部 1 2 及び当該気体供給部 1 3 の下流に設けられ上流液体プラグ P L u 1 , P L u 2 に因子を添加して当該上流液体プラグ P L u 1 , P L u 2 の組成を調節するための組成調節部 1 5 と、組成が調節された当該上流液体プラグ P L u 1 , P L u 2 を液体保持部 3 0 に向けて流すための合流流路部 1 4 と、を有している。上流流路部 1 0 が、さらに組成調節部 1 5 を有することにより、当該上流流路部 1 0 において組成が調節された複数の上流液体プラグ P L u 1 , P L u 2 を効率よく形成することができる。

[0109] 具体的に、例えば、上述したように上記 (b) において液体保持部 3 0 に保持される主液体プラグ P L m が細胞体を含み、上記 (c) において上流流路部 1 0 に流す第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 の一方又は両方が当該細胞体の分泌量及び／又は分泌速度を変化させる刺激物質を含む場合、当該上流流路部 1 0 が当該第一の上流液体プラグ P L u 1 及び／又は当該第二の上流液体プラグ P L u 2 に当該刺激物質を添加する組成調節部 1 5 を有することにより、当該刺激物質の濃度が互いに異なる当該第一の上流液体プラグ P L u 1 及び第二の上流液体プラグ P L u 2 を効率よく形成することができる。

[0110] 図 5 には、本装置 1 のさらに他の例を示す。図 5 (i) に示す例において、気体バイパス流路部 4 0 は、拡大流路ではない上流端部 4 1 を有している。すなわち、この例において、気体バイパス流路部 4 0 の上流端部 4 1 の断面積は、当該気体バイパス流路部 4 0 の下流に向けて一定となっている。また、この気体バイパス流路部 4 0 の上流端部 4 1 の上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 における開口の断面積は、当該上流流路部 1 0 の下流端部 1 1 の断面積より小さくなっている。

[0111] 図5 (i i) に示す例において、気体バイパス流路部40は、上述した図1～図4に示す例に比べて短い拡大流路を含む上流端部41を有している。すなわち、この上流端部41は、上流流路部10の下流端部11に開口して当該下流端部11から流れ方向に対して略直行する方向に延びる拡大流路部分と、当該略直行する方向において当該拡大流路部分の下流に延びる断面積が一定の部分とを含んでいる。

[0112] 図5 (i i i) に示す例において、本装置1は、2つの気体バイパス流路部40を有している。すなわち、この例において、本装置1は、上流流路部10の一方側において、当該上流流路部10の下流端部11から下流流路部20の上流端部21まで液体保持部30を迂回するように設けられた第一の気体バイパス流路部40と、当該上流流路部10の他方側において、当該上流流路部10の下流端部11から下流流路部20の上流端部21まで液体保持部30を迂回するように設けられた第二の気体バイパス流路部50とを備えている。

[0113] 次に、本実施形態に係る具体的な実施例について説明する。

実施例

[0114] [マイクロ流路装置の製造]

マイクロファブリケーション技術により、図6に示すような本装置1を製造した。すなわち、図6 (i) に示すように、フォトレジストを使用したレプリカ成形により、厚さ約4 mmのPDMS (ポリジメチルシロキサン) 製の基板100の表面に、液体供給部12及び気体供給部13を含む上流流路部10と、下流流路部20と、液体保持部30と、拡大流路である上流端部41を有する気体バイパス流路部40とを構成する溝を形成した。そして、このPDMS製の基板100に、厚さ約2 mmのPDMS (ポリジメチルシロキサン) 製の基板 (不図示) を積層して接着することにより、本装置1を得た。

[0115] 図6 (i i) には、製造された本装置1の各部の寸法を示す。すなわち、上流流路部10の合流流路部14の幅は600 μ mであり、上流流路部10

の下流端部 11 における気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の開口（拡大流路の最も断面積が小さい先端部）の幅は $120\ \mu\text{m}$ であり、当該気体バイパス流路部 40 の下流端部 42 の幅は $600\ \mu\text{m}$ であり、当該気体バイパス流路部 40 の当該上流端部 41 と当該下流端部 42 との間の部分の幅は $500\ \mu\text{m}$ であり、下流流路部 20 の幅は $600\ \mu\text{m}$ であった。

[0116] また、液体保持部 30 は、直径が $2\ \text{mm}$ の円形であった。また、上流流路部 10、下流流路部 20、液体保持部 30 及び気体バイパス流路部 40 の全ての高さは $150\ \mu\text{m}$ であった。また、上流流路部 10、下流流路部 20、液体保持部 30 及び気体バイパス流路部 40 の内表面にはフッ素系樹脂のコーティングによる疎水化処理を施した。その結果、空気中における、気体バイパス流路部 40 の上流端部 41 の内表面 41a を含む、各流路の内表面の水に対する接触角は、 120° であった。

[0117] [マイクロ流路装置を使用する方法の実施]

上述のようにして製造した本装置 1 を使用して、本方法を実施した。液体プラグを構成する液体としては、視認性を高めるための色素が添加された水を使用した。気体としては、空気を使用した。また、流路内における液体及び気体の流れは、上流から圧力をかけることにより行った。

[0118] 図 7 には、本方法における本装置 1 内の液体プラグの流れを位相差顕微鏡下で観察した結果を示す。まず、図 7 (i)、(ii) に示すように、気体バイパス流路部 40 に気体 Gb が満され、液体保持部 30 に主液体プラグ PLm が保持された状態で、上流流路部 10 に 3 つの上流液体プラグ PLu1, PLu2, PLu3 を当該液体保持部 30 に向けて順次流した。なお、主液体プラグ PLm の体積は、約 $1.5\ \mu\text{L}$ であった。また、3 つの上流液体プラグ PLu1, PLu2, PLu3 の各々の体積は、約 $100\ \text{nL}$ であった。

[0119] 次に、図 7 (iii) に示すように、第一の上流液体プラグ PLu1 を液体保持部 30 に流入させることにより、当該第一の上流液体プラグ PLu1 を主液体プラグ PLm と融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグ P

L mの一部を下流流路部20に押し出した。

[0120] さらに、図7 (iv) に示すように、第一の上流流体プラグPLu1に続く気体Gu2を気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体Gbの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出すことにより、上述のようにして下流流路部20に押し出された主液体プラグPLmの一部を切断して第一の下流液体プラグPLd1を形成した。

[0121] 続いて、図7 (v) に示すように、第二の上流液体プラグPLu2を液体保持部30に流入させることにより、当該第二の上流液体プラグPLu2を主液体プラグPLmと融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグPLmの一部を下流流路部20に押し出した。

[0122] さらに、図7 (vi) に示すように、第二の上流流体プラグPLu2に続く気体Gu3を気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体Gbの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出すことにより、上述のようにして下流流路部20に押し出された主液体プラグPLmの一部を切断して第二の下流液体プラグPLd2を形成した。

[0123] また、図7 (vii) に示すように、第三の上流液体プラグPLu3を液体保持部30に流入させることにより、当該第三の上流液体プラグPLu3を主液体プラグPLmと融合させるとともに、融合後の当該主液体プラグPLmの一部を下流流路部20に押し出した。

[0124] さらに、図7 (viii) に示すように、第三の上流流体プラグPLu3に続く気体Gu4を気体バイパス流路部40に流入させて当該気体バイパス流路部40内の気体Gbの一部を下流流路部20の上流端部21に押し出すことにより、上述のようにして下流流路部20に押し出された主液体プラグPLmの一部を切断して第三の下流液体プラグPLd3を形成した。そして、3つの下流液体プラグPLd1, PLd2, PLd3を下流流路部20から回収した。

[0125] このような本方法においては、3つの上流液体プラグPLu1, PLu2, PLu3が約640ミリ秒で主液体プラグPLmと融合し、3つの下流液

体プラグPLd1, PLd2, PLd3が約640ミリ秒で形成された。

[0126] すなわち、約200ミリ秒の時間分解能で、複数の上流液体プラグPLu1, PLu2, PLu3と主液体プラグPLmとの融合、及び複数の下流液体プラグPLd1, PLd2, PLd3の形成（複数回のサンプリング）を実現できた。

符号の説明

[0127] 1 マイクロ流路装置、10 上流流路部、11 上流流路部の下流端部、12 液体供給部、13 気体供給部、14 合流流路部、15 組成調節部、20 下流流路部、21 下流流路部の上流端部、22 液体供給部、23 気体供給部、24 プラグ組成調節部、30 液体保持部、31 液体保持部の上流端部、32 液体保持部の下流端部、40, 50 気体バイパス流路部、41, 51 気体バイパス流路部の上流端部、41a 気体バイパス流路部の上流端部の内表面、42 気体バイパス流路部の下流端部、100 基板。

請求の範囲

[請求項1]

下記（a）～（g）を含むことを特徴とする方法：

（a）上流流路部と、下流流路部と、前記上流流路部の下流端部と前記下流流路部の上流端部との間に設けられた液体保持部と、前記上流流路部の前記下流端部から前記下流流路部の前記上流端部まで前記液体保持部を迂回するように設けられた気体バイパス流路部と、を備えたマイクロ流路装置を用意すること；、

（b）前記気体バイパス流路部に気体を満たすとともに、前記液体保持部に主液体プラグを保持すること；、

（c）前記上流流路部に第一の上流液体プラグ及び第二の上流液体プラグを前記液体保持部に向けて順次流すこと；、

（d）前記第一の上流液体プラグを前記液体保持部に流入させることにより、前記第一の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるとともに、融合後の前記主液体プラグの一部を前記下流流路部に押し出すこと；、

（e）前記第一の上流液体プラグに続く気体を前記気体バイパス流路部に流入させて前記気体バイパス流路部内の気体の一部を前記下流流路部の前記上流端部に押し出すことにより、前記主液体プラグの前記

（d）で押し出された前記一部を切断して第一の下流液体プラグを形成すること；、

（f）前記第二の上流液体プラグを前記液体保持部に流入させることにより、前記第二の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるとともに、融合後の前記主液体プラグの一部を前記下流流路部に押し出すこと；、

（g）前記第二の上流液体プラグに続く気体を前記気体バイパス流路部に流入させて前記気体バイパス流路部内の気体の一部を前記下流流路部の前記上流端部に押し出すことにより、前記主液体プラグの前記

（f）で押し出された前記一部を切断して第二の下流液体プラグを形

成すること。

- [請求項2] 下記（h）をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法：
（h）前記第一の下流液体プラグ及び前記第二の下流液体プラグを回収すること。
- [請求項3] 前記（e）において前記第一の下流液体プラグを形成してから1秒未満の時間内に、前記（g）において前記第二の下流液体プラグを形成するように、前記（c）において前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグを流す
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
- [請求項4] 前記（d）において前記第一の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させてから1秒未満の時間内に、前記（f）において前記第二の上流液体プラグを前記主液体プラグと融合させるように、前記（c）において前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグを流す
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の方法。
- [請求項5] 前記第一の上流液体プラグ、前記第二の上流液体プラグ、前記第一の下流液体プラグ及び前記第二の下流液体プラグのそれぞれの体積は、 $1\ \mu\text{L}$ 未満である
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の方法。
- [請求項6] 前記（b）において前記液体保持部に保持される前記主液体プラグは、第一の因子を含み、
前記（c）において前記上流流路部に流す前記第一の上流液体プラグ及び前記第二の上流液体プラグの一方又は両方は、前記第一の因子に作用する第二の因子を含む
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の方法。
- [請求項7] 前記第一の因子は、細胞体であり、
前記第二の因子は、前記細胞体に作用する物質である
ことを特徴とする請求項6に記載の方法。

[請求項8] 上流液体プラグ及び気体を流すための上流流路部と、
下流液体プラグ及び気体を流すための下流流路部と、
前記上流流路部の下流端部と前記下流流路部の上流端部との間に設けられ主液体プラグを保持するための液体保持部と、
前記上流流路部の前記下流端部から前記下流流路部の前記上流端部まで前記液体保持部を迂回するように設けられ、前記液体保持部が前記主液体プラグを保持した状態で気体を流すための気体バイパス流路部と、

を備えた

ことを特徴とするマイクロ流路装置。

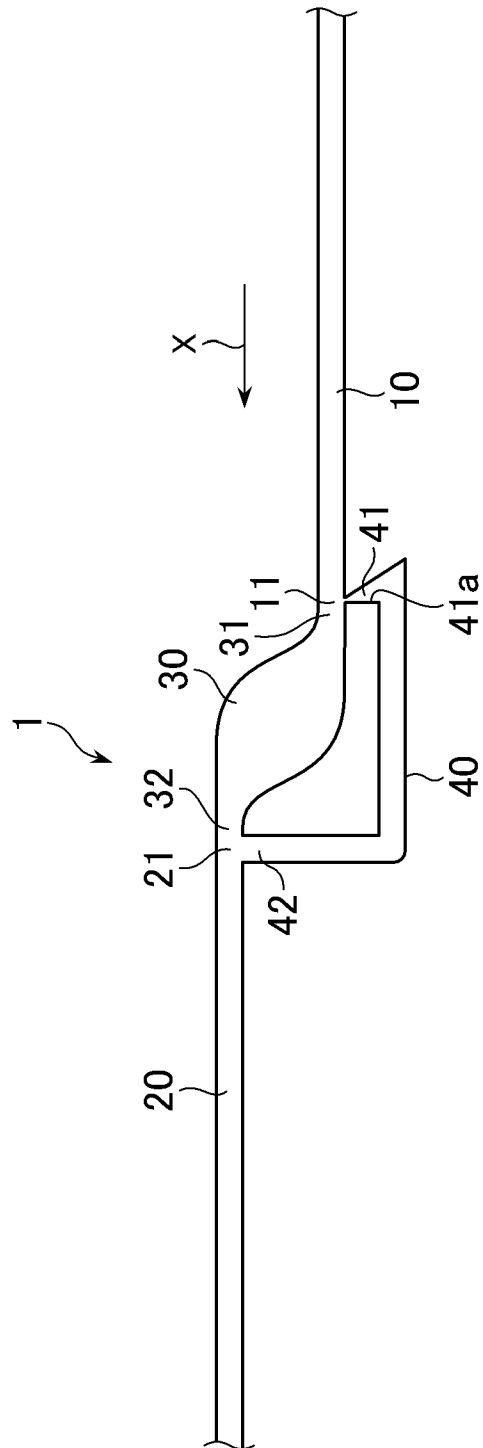
[請求項9] 前記上流流路部、前記液体保持部及び前記気体バイパス流路部は、前記主液体プラグを保持する前記液体保持部に向けて前記上流流路部を流れる前記上流液体プラグが前記気体バイパス流路部に流入することなく前記液体保持部に流入し、前記主液体プラグを保持する前記液体保持部に向けて前記上流流路部を流れる前記気体が前記液体保持部に流入することなく前記気体バイパス流路部に流入するように設けられている

ことを特徴とする請求項8に記載のマイクロ流路装置。

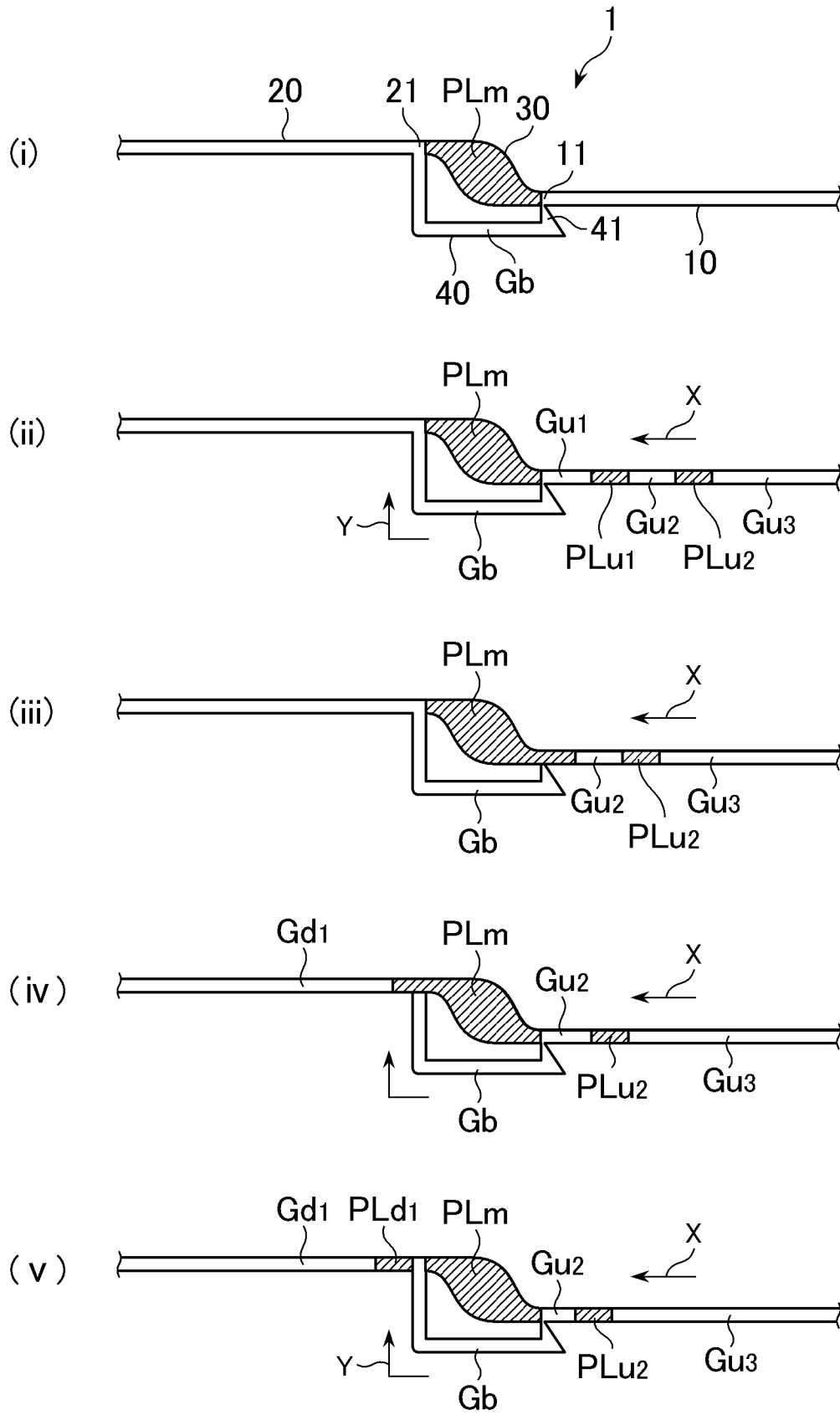
[請求項10] 前記上流流路部、前記液体保持部及び前記気体バイパス流路部は、前記気体バイパス流路部に前記気体が満たされ、前記液体保持部に前記主液体プラグが保持された状態において、前記上流液体プラグが前記上流流路部から前記液体保持部に流入する場合の自由エネルギー変化よりも、前記上流液体プラグが前記上流流路部から前記気体バイパス流路部に流入する場合の自由エネルギー変化が大きくなるように設けられている

ことを特徴とする請求項8又は9に記載のマイクロ流路装置。

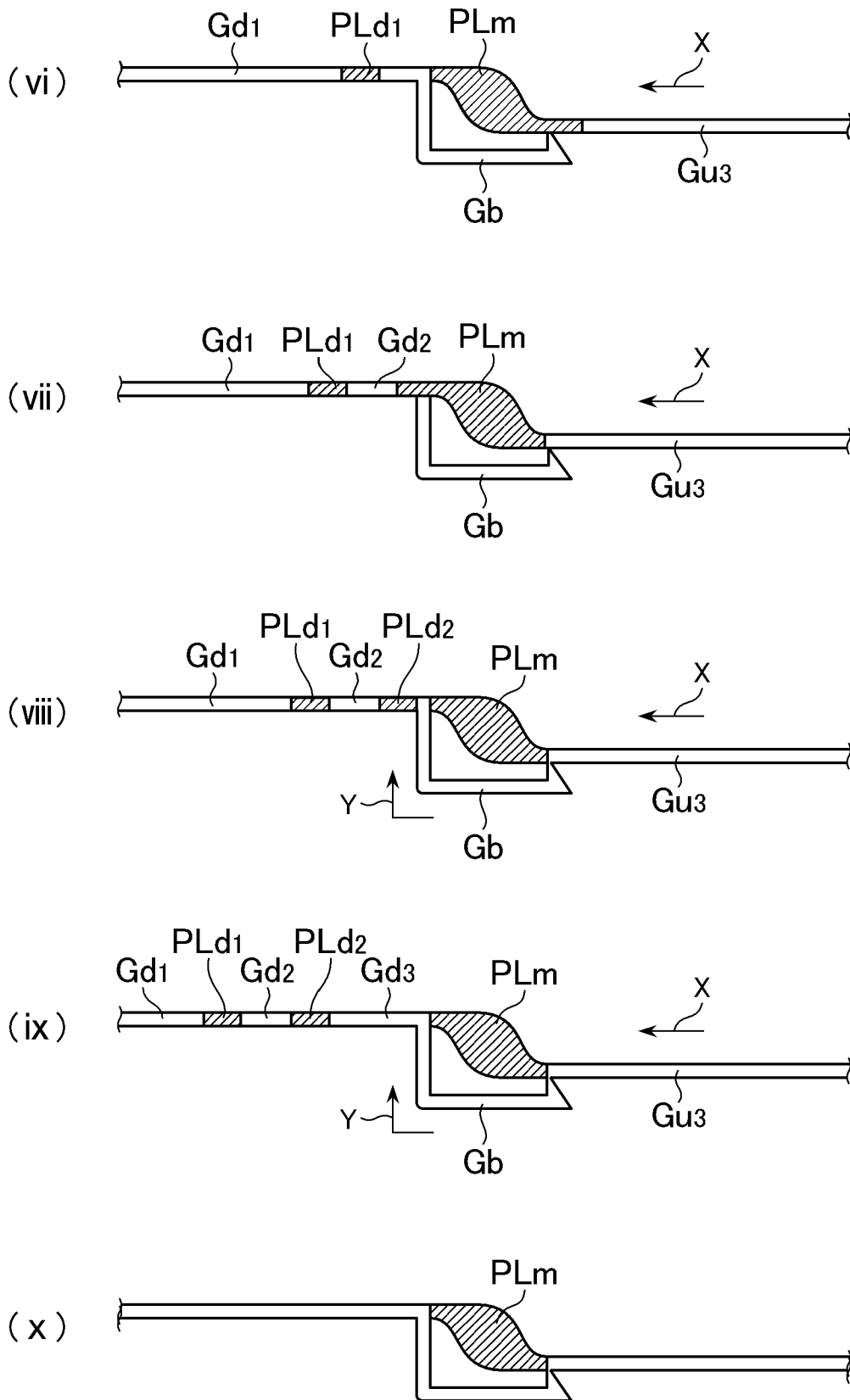
[図1]



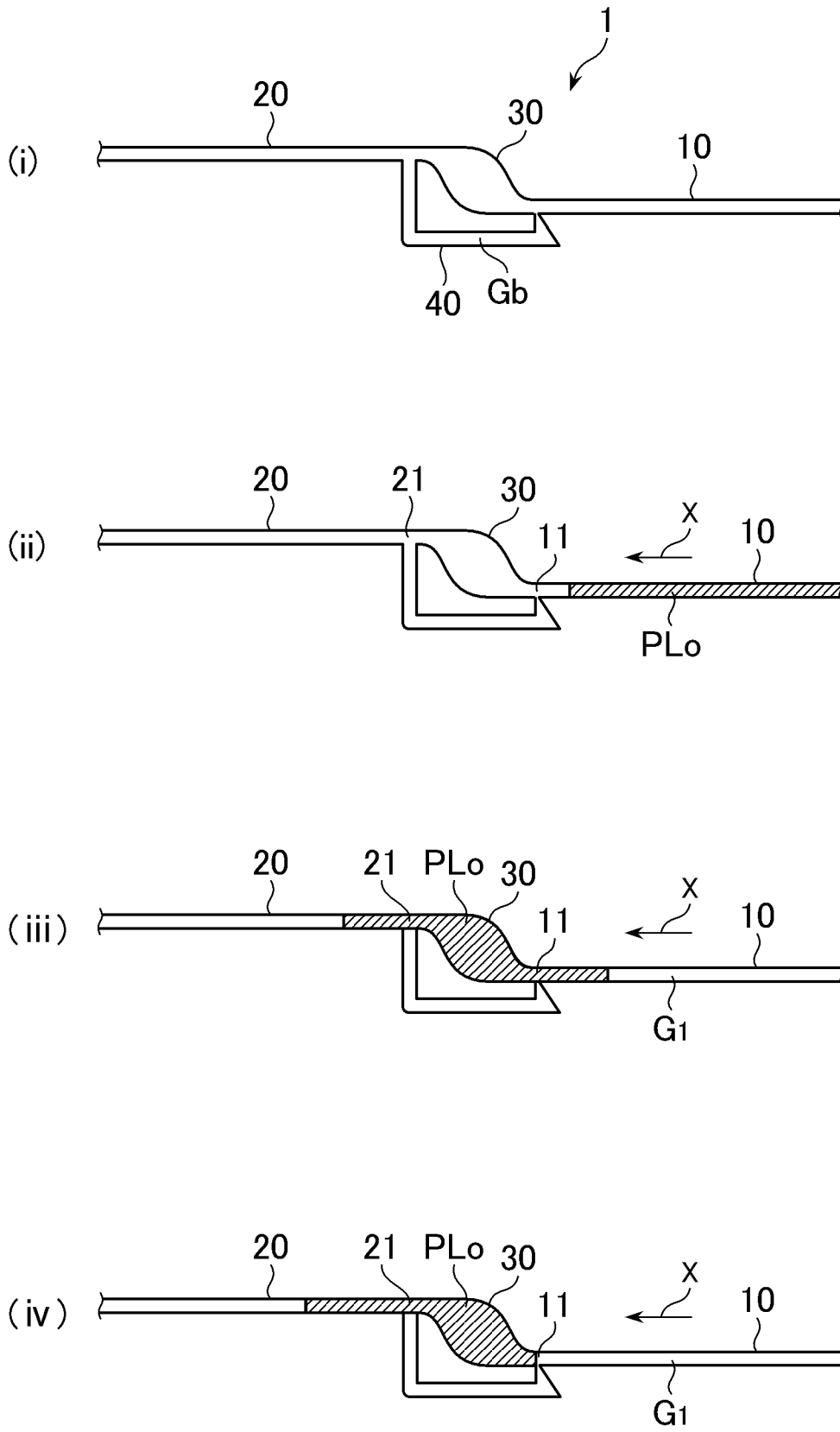
[図2A]



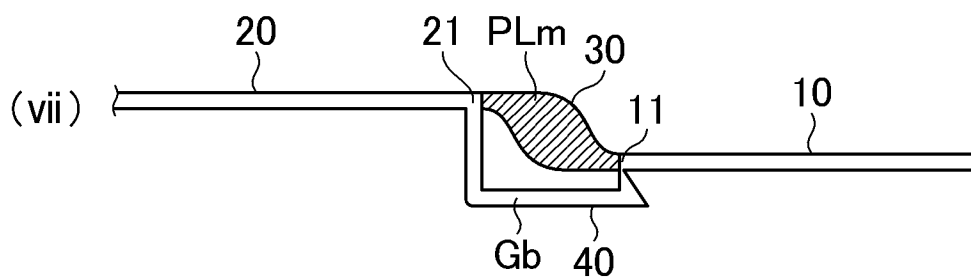
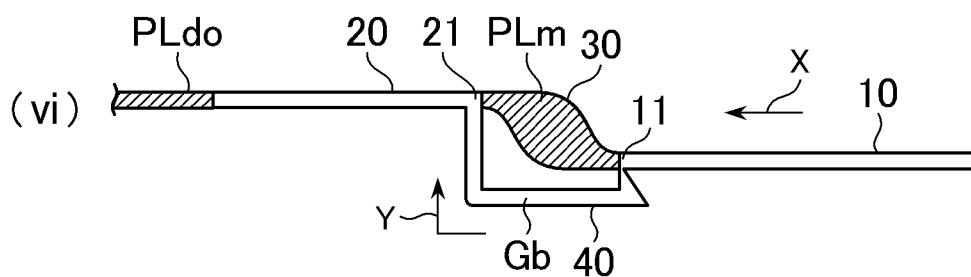
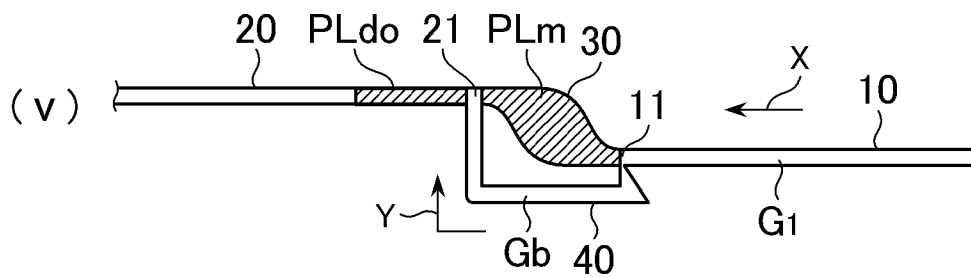
[図2B]



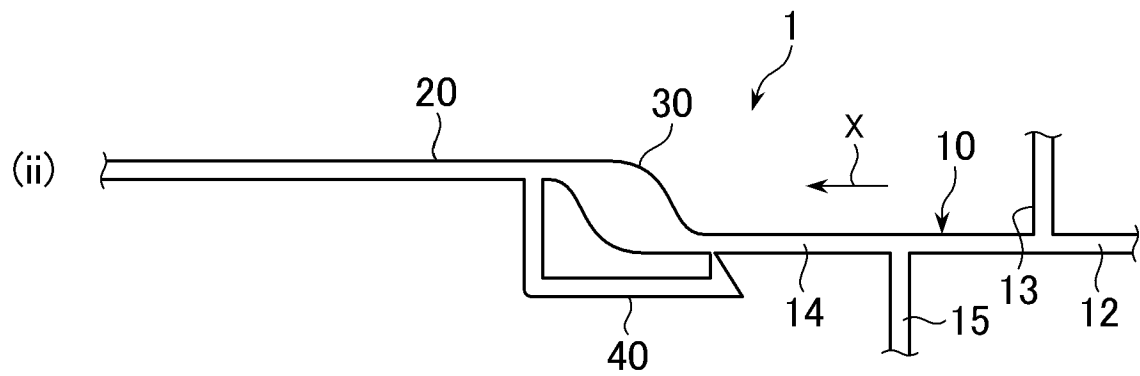
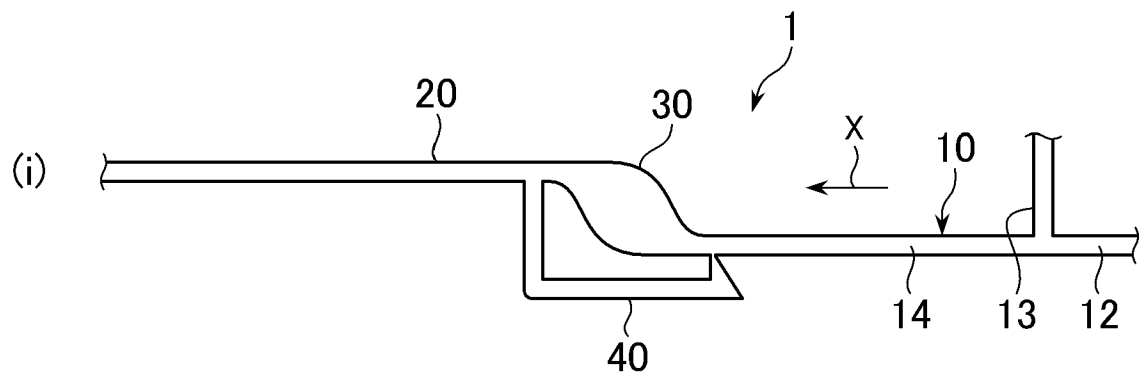
[図3A]



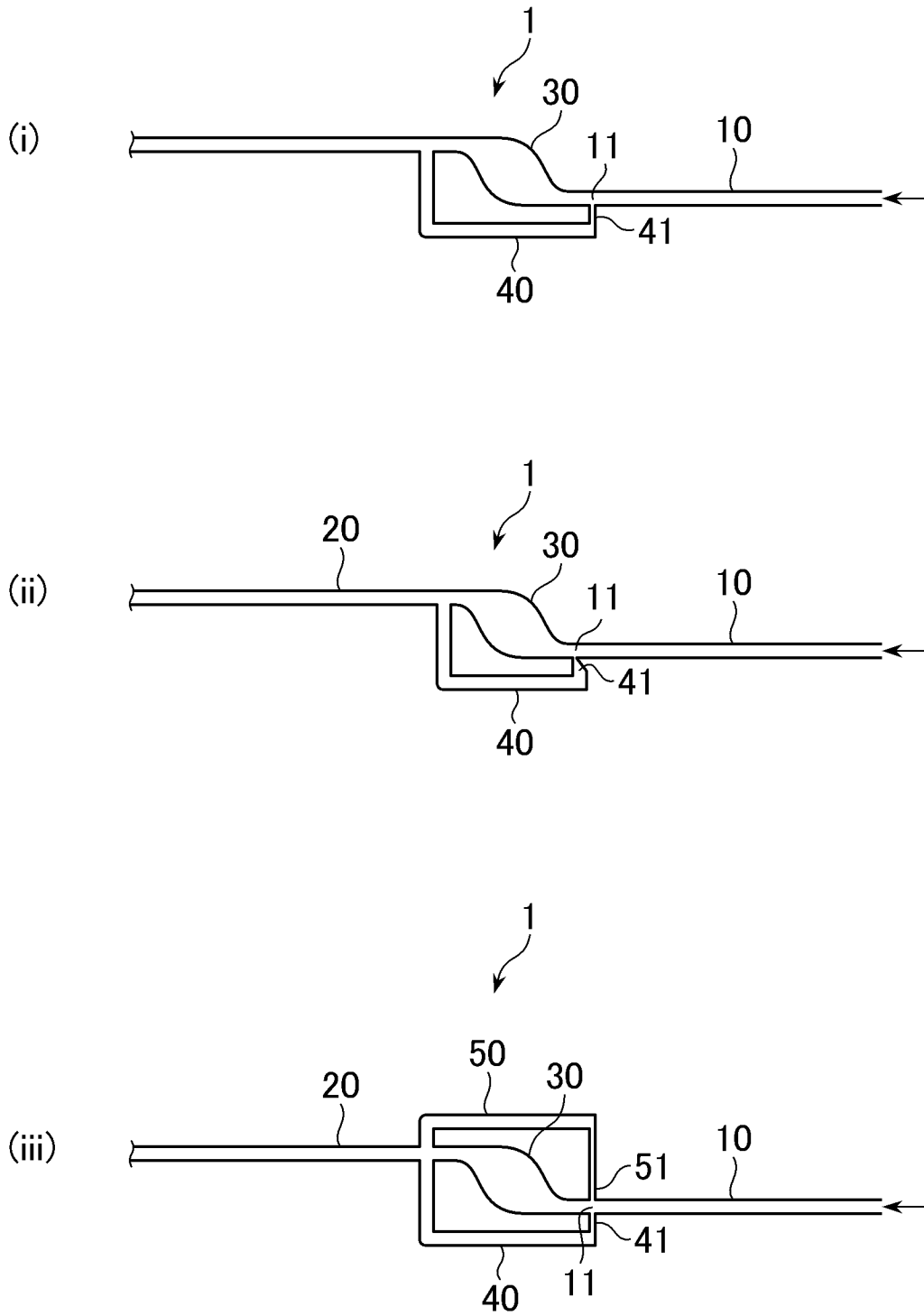
[図3B]



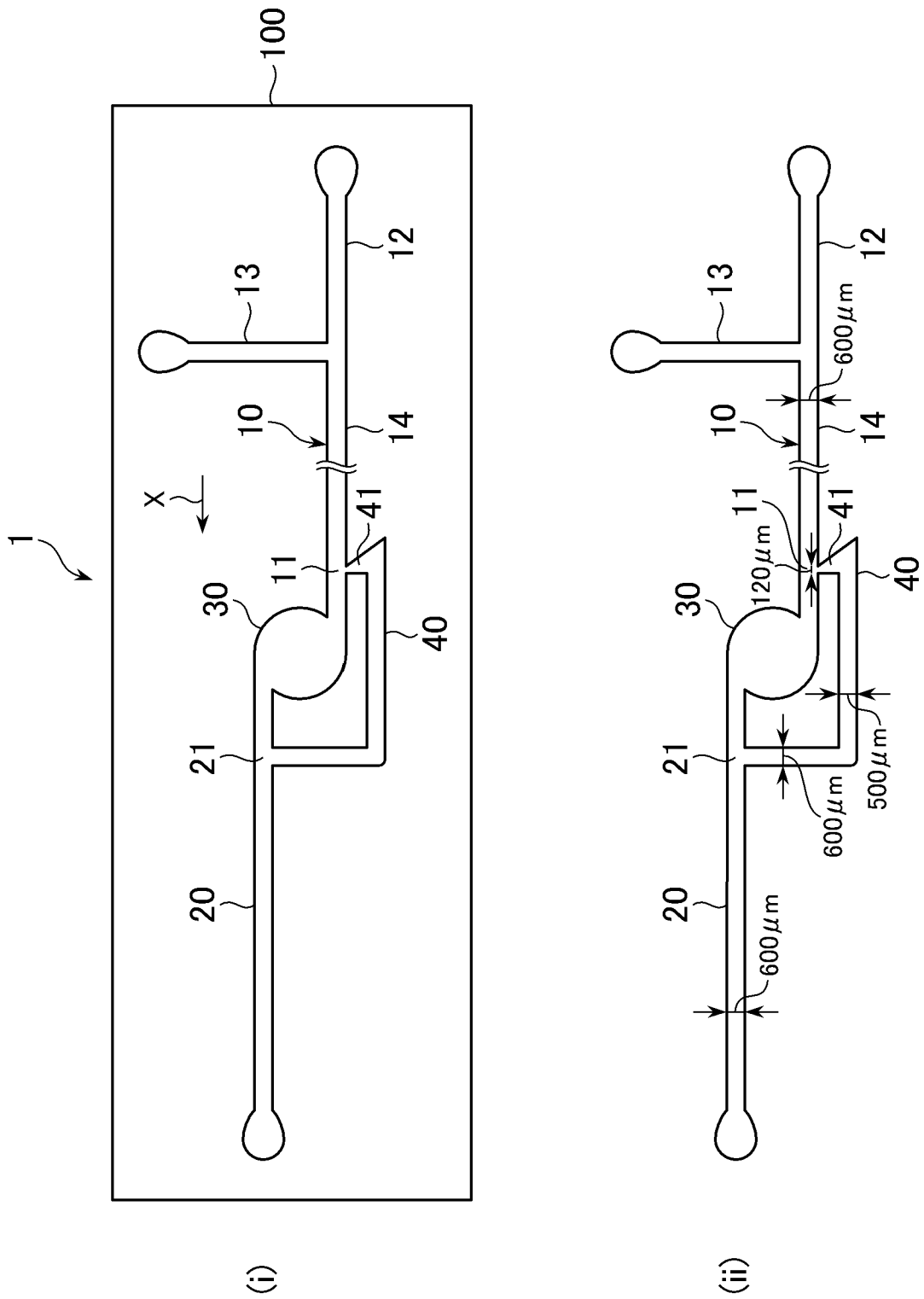
[図4]



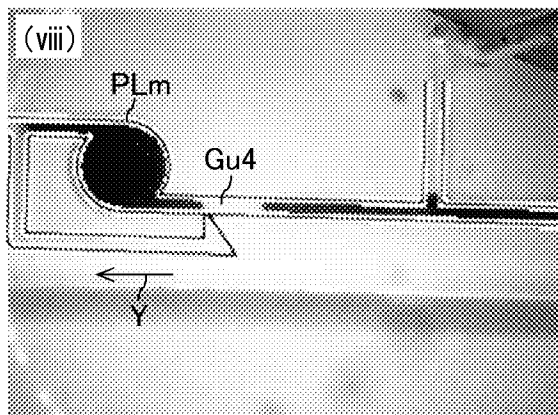
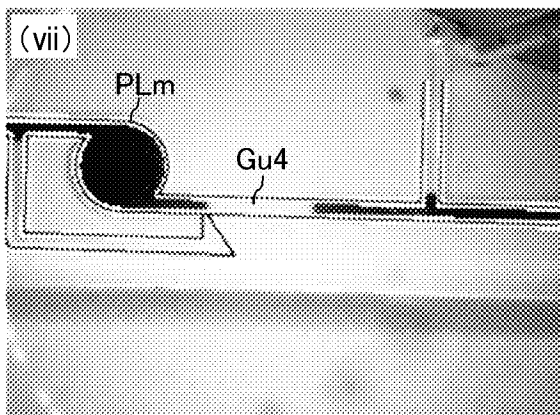
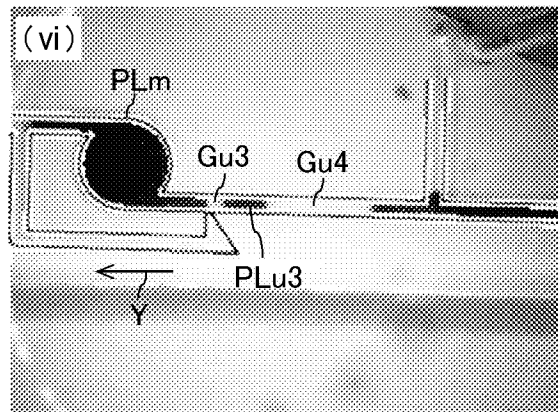
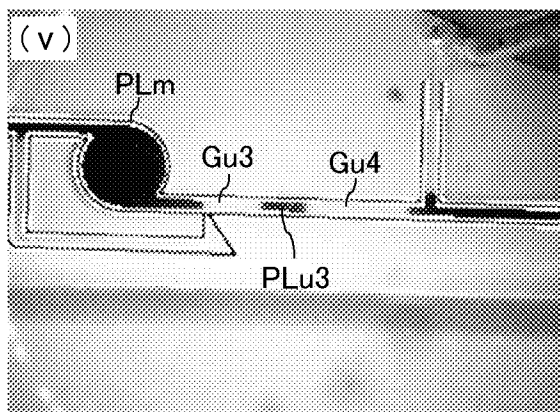
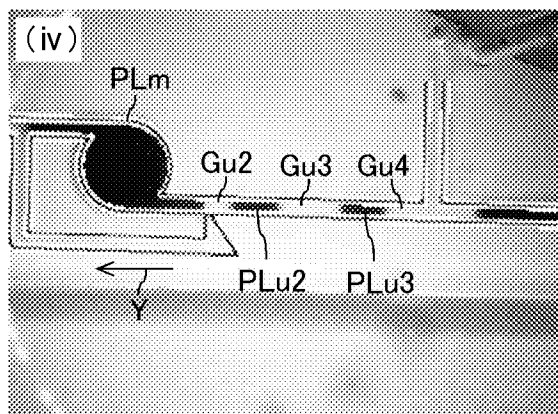
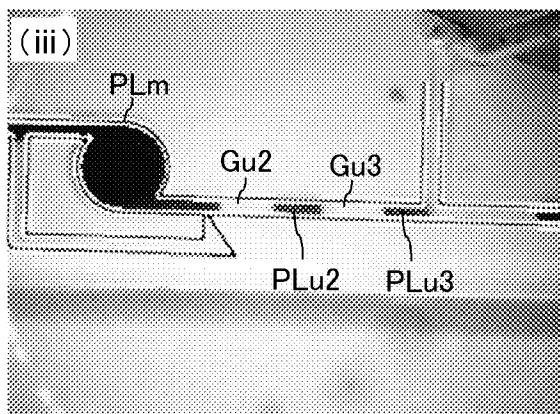
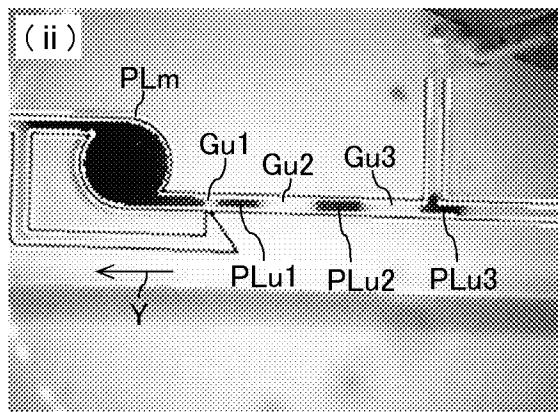
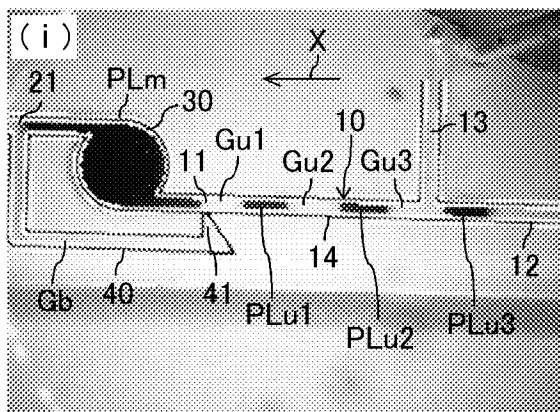
[図5]



[図6]



[図7]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2014/054299

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
C12Q1/02(2006.01)i, C12M1/00(2006.01)i, C12M3/00(2006.01)i, C12Q3/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C12Q1/02, C12M1/00, C12M3/00, C12Q3/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAPLUS/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN), JSTPLUS/JMEDPLUS/JST7580 (JDreamIII), CiNii, Thomson Innovation

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	SASSA Fumihiro et al., Microprocessing of Liquid Plugs for Bio/chemical Analyses, Anal. Chem., 2008, Vol.80, p.6206-6213	1-10
A	SASSA Fumihiro et al., Coulometric Detection of Components in Liquid Plugs by Microfabricated Flow Channel and Electrode Structures, Anal. Chem., 2010, Vol.82, p.8725-8732	1-10
A	JP 2011-257238 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 22 December 2011 (22.12.2011), (Family: none)	1-10
A	JP 2009-162621 A (Shimadzu Corp.), 23 July 2009 (23.07.2009), (Family: none)	1-10

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 19 May, 2014 (19.05.14)	Date of mailing of the international search report 27 May, 2014 (27.05.14)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/054299

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2008-538077 A (University of Chicago), 09 October 2008 (09.10.2008), & US 2006/0003439 A1 & EP 1866092 A & WO 2006/101851 A2	1-10

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C12Q1/02(2006.01)i, C12M1/00(2006.01)i, C12M3/00(2006.01)i, C12Q3/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C12Q1/02, C12M1/00, C12M3/00, C12Q3/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2014年
日本国実用新案登録公報	1996-2014年
日本国登録実用新案公報	1994-2014年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN), JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII), CiNii, Thomson Innovation

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	SASSA Fumihiro et al., Microprocessing of Liquid Plugs for Bio/chemical Analyses, Anal. Chem., 2008, Vol.80, p.6206-6213	1-10
A	SASSA Fumihiro et al., Coulometric Detection of Components in Liquid Plugs by Microfabricated Flow Channel and Electrode Structures, Anal. Chem., 2010, Vol.82, p.8725-8732	1-10
A	JP 2011-257238 A (積水化学工業株式会社) 2011.12.22, (ファミリーなし)	1-10

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

19.05.2014

国際調査報告の発送日

27.05.2014

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

北村 悠美子

電話番号 03-3581-1101 内線 3488

4 N

4501

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2009-162621 A (株式会社島津製作所) 2009.07.23, (ファミリーなし)	1-10
A	JP 2008-538077 A (ユニバーシティ オブ シカゴ) 2008.10.09, & US 2006/0003439 A1 & EP 1866092 A & WO 2006/101851 A2	1-10